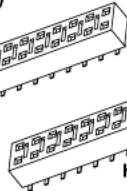




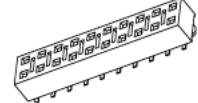
HLE-116-02-G-DV



HLE-110-02-G-DV-A



HLE-130-02-G-DV



0,64 mm quadr. Buchsenleisten

Serie HLE

Technische Daten:

Für eine vollständige Übersicht der technischen Daten siehe www.samtec.com/?HLE

Kontakträger:

Liquid Crystal
Polymer, schwarz



Kontaktmaterial:

BeCu

Nennstrom:

2.5 A bei 80°C

Umgebungstemperatur

Betriebstemperatur:

-55°C bis +125°C

Oberfläche:

Au über 50μ" (1,27 μm) Ni

Einstecktiefe:

(1,78 mm) .070" bis

(3,43 mm) .135"

Durchführung, oder

(2,59 mm) .102" min. bei

Steckung von unten

Steckkraft:

(Nur Einzelkontakte)

2oz (0,56 N) durchschn.

Ausziehkraft:

(Nur Einzelkontakte)

1.6oz (0,44 N) durchschn.

Verarbeitung:

Löttemperatur (max.):

60 Sek. / 230°C oder 3x

20 Sek. / 260°C

Bleifrei Lötabar:

Ja

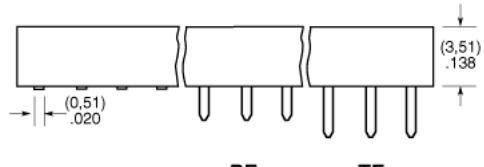
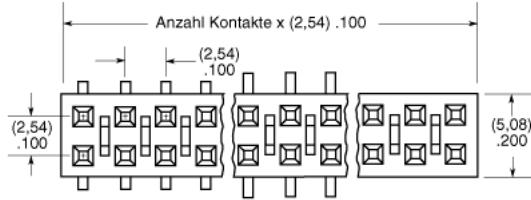
SMT-Koplanarität:

(0,10 mm) .004" max. (02-20)

(0,15 mm) .006" max. (21-50)

HLE

-

1**Kontakte pro Reihe****02****Kontaktmaterial****DV****Andere Optionen****Optionen****02 bis 50**

-BE

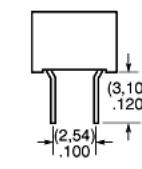
= Von unten steckbar (nur SMT oder -PE)

Freilassen für SMT



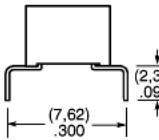
-TE

= Durchsteck, von oben



-PE

= Durchführungsmontage, bedrahtet



-TR

= Tape & Reel (max. 29 Kont./Reihe)

-LC
= Locking Clip (mind. 2 Kont./Reihe)

-A
= Zentrierstift (mind. 4 Kont./Reihe)
Metall oder Plastik nach Samtecs Ermessen

-K
= Ø (6,50 mm) .256" Polyimid Film
Pick & Place Pad (mind. 3 Kont./Reihe) nicht mit -TE oder -PE

-P
= Metall Pick & Place Pad (mind. 3 Kont./Reihe)

-TR
= Tape & Reel (max. 29 Kont./Reihe)